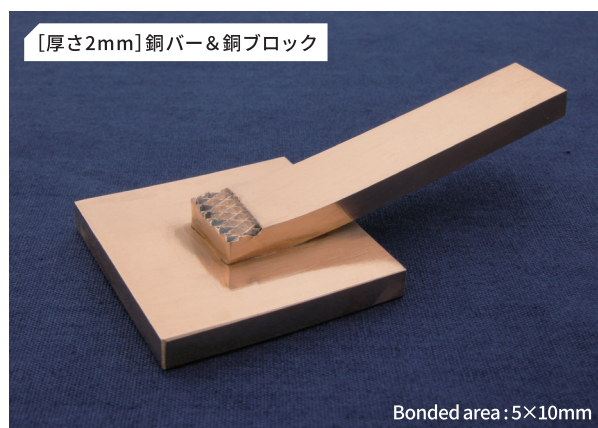
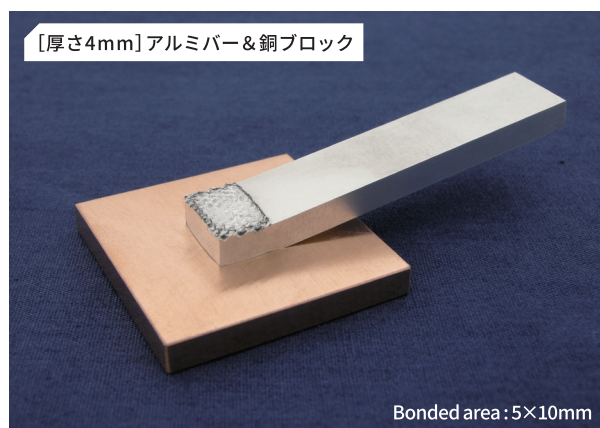
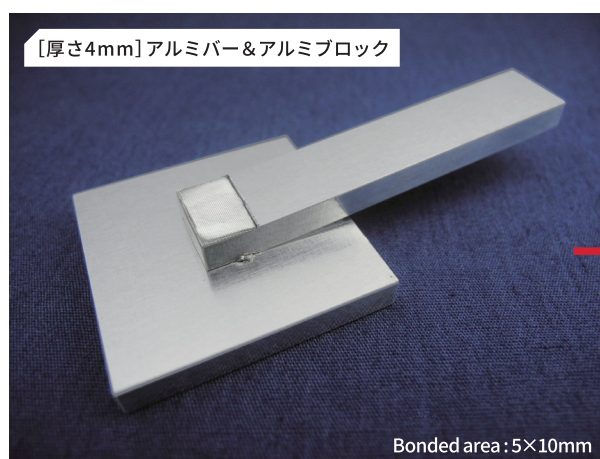




Application

Bonding ボンディング

厚み4mm以上 アルミ・銅の音波接合



Product used 使用する装置

15MZs



AP-J-0017A4-2020061001